#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 58153412 A

(43) Date of publication of application: 12.09.83

(51) Int. CI

H03H 9/17

(21) Application number: 57036166

(22) Date of filing: 08.03.82

(71) Applicant:

**NEC CORP** 

(72) Inventor:

INOUE TAKESHI MIYASAKA YOICHI

# (54) PIEZO-ELECTRIC THIN FILM COMPOSITE VIBRATOR

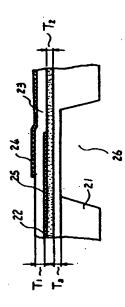
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a stable vibrator in both VHF and UHF bands by forming plural thin film layers consisting of piezo-electric materials of which temperature characteristics are different respectively on a silicon thin film.

CONSTITUTION: Boron is doped at a high density on a Si substrate of which surface is 100 and an  $\mathrm{SiO}_2$  film is formed on the Si substrate 21 by a sputtering method. Subsequently, an  $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$  film is formed on the back of the Si substrate 21 by CVD method and the Si substrate 21 is etched through the mask of the  $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$  film to form a hollow 26. Through the undercoat of Cr, Au is evaporated on the  $\mathrm{SiO}_2$  film to form a lower electrode. Then a ZnO film 23 is formed on the lower electrode by sputting method and an upper electrode 24 consisting of Al is formed on the ZnO film 23 by lift-off means. The film thickness ratio of the ZnO, Si and  $\mathrm{SiO}_2$  films is fixed so as to be a zero temperature factor. Thus the generation of cracks during the production of the titled vibrator can be prevented by using Si as the substrate

and adopting a composite structure.

COPYRIGHT: (C)1983, JPO& Japio



## <sup>19</sup> 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭58-153412

1 Int. Cl.<sup>3</sup>H 03 H 9/17

識別記号

庁内整理番号 7190-5 J

❸公開 昭和58年(1983)9月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

每圧電薄膜複合振動子

创特

願 昭57-36166

②出

頁 昭57(1982)3月8日

⑩発 明 者 井上武志

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑫発 明 者 宮坂洋一

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理 人 弁理士 内原晋

明 細 1

1 発明の名称

**正電器膜被合提動子** 

### 2.特許請求の範囲

場合には次式⑤④

 $Y = -0.264X + 0.548 \quad (X \le 0.81)$  ①

Y = - 0.053 X + 0.092 (X > 0.81) ② で与えられる腹厚比とし、二次モードを使用する

 $Y = 0.1.86X^2 - 0.527X + 1.05(X>0)$ 

Y = -X + 0.75 (0 < X < 0.5)

で与えられる膜厚比としたことを特徴とする圧電 薄膜複合振動子。

3.発明の幹細な説明

本発明は、VHF、UHF 帯において厚み振動 を用いて使用できる高安定の高周波用圧電振動子 に関するものである。

一般に、高周波帯において使用される圧電振動 子は離板の厚み振動が用いられており、代表的な ものとして水晶、圧電セラミックスの圧電板を いた振動子が知られている。この振動子は、穏板 の平行平面研磨という機械加工を行って製造すれ ているが、研磨加工では板厚を 3 0~5 0 点mとする のが観界であり、高次モードを用いたとしても使 用側波数はせいぜい 200MHz が観界であった。

そこで、最近、数百 MHz の高周波帯において容無比の小さな圧電振動子を得る方法として、スペッタ技等により作成される圧電薄膜作成技術と異方性エッチング技術を用いた圧電薄膜後合振動子が提案されている。この振動子はシリコン基板上にシリコン、酸化物などの薄膜と圧電薄膜とを刷

状に作成し、提動子として使用する部分の基板をエッチングによって除去することにより、外最部を基板によって支持させた構造のものである。

しかし、圧電器膜はスペッタ法、 CVD 法などで形成されるが、代表的な圧電器膜材料である ZnO、 CdS、 AIN 等は周波数温度係散が大きいために、SI 基板との組合わせだけでは温度安定度の高い圧電振動子を得ることはできない。

 持開昭58-153412(2)

の護厚が ZnQ の腰厚の約 2 分の 1 のときに基本 1 次モードの共振に関して零温度係数が得られることが知られている。

しかしながら、810。 膜は非常にもろいために製造中にクラックが入りやすく量産する場合に大きな障害となり、また、得られた援動子の共振尖鏡度Qm も 500~2000程度であり、この構造では共振尖鏡度Qm の大きな振動子を得ることが能かしかった。

本発明は上記問題点を解消するもので、共振尖能度 Qm が大きく、かつ温度安定性に優れた圧電 薄膜複合接動子を提供しようとするものである。

以下、本発明の実施例を図面によって幹細に戦明する。

第2図は、本発明の圧電振動子の構成を示すものである。すなわち、第2図において、表面が(100)面である8i 基板21上に SiOz薄膜22を形成し、8iOz 薄膜22上に下部電極25、及び ZnO 圧電薄膜23、上部電極24を順に複層して形成し、振動部位に相当する8i 基板21の裏面にエッチン

グにより空孔26を設けたものである。

第2 図において、Si 層が完全にはエッチを れていが、このSi 層の厚さ Tuは、高濃度一で 原本 Tu ないが、このとにより、ホウ素 レンジェンク れた Si 層は KOH などのエッチング 被に動すしたという。 ないないないない。 ないないないない。 ないないないない。 ないないないない。 ないないないない。 ないできる。にはない。 ないできる。にはない。 ないできる。にはない。 ないできる。にはない。 Si Og にはいるのものは、だけまい。 Si Og にないない。 のないではない。 のないではない。 のはいるにはない。 のはいるにはないない。 のないではない。 のないできる。 のないできる。 のないではない。 のないできる。 できる。

一方、弾性スチフォス C<sub>2</sub> の温度係数の値が ZnO 、 8iが食、8iO<sub>2</sub> が正であることから、ZnO の 腹厚 T<sub>1</sub> 、 8iO<sub>2</sub> の膜厚 T<sub>2</sub> 、 8iの膜厚T<sub>3</sub> の膜厚比を適 定することにより零温度係数を得ることができる。 また、接動子の容量比ァを小さくするという意味から基本 1 次モード及び 2 次モードを積極的に 利用することは有効な方法である。

次に、具体的な実施例に従って幹細に説明する。
(実施例1)

第2 図に示した本発明の構成で、共振時に2分の1 被長共振を行うる。 表面が (100)面であるSI 基板 2 1 に ホウ 繁 本 高 瀬 度に ドーブし 不の 素 接 板 2 1 の 裏面 に CVD 法 よって 8 i a N 。 膜を形 に これ な 2 1 の 裏面 に CVD 法 よって ジア さ 2 1 の 裏面 に CVD 法 よって ジア さ 2 1 の 裏面 に CVD な エ テ ン グ 放 で で 2 1 の な で で 2 1 の な に 形 な し に か テ コ ール 及 び 水 か 数面 し に で 2 1 0 5 に 形 成 し 下 3 1 0 2 2 1 0

数々の値について実験を行い、窓温付近で零温度保 散となる原序比  $T_s/T_1$ 、 $T_s/T_1$  の関係とそのとき の客量比 r の値を求めた。それを第 s 図に示す。 第 s 図 から、零温度保敷となる 関係比は  $T_s/T_1$  = Y、 $T_s/T_1$  = X とすると、ほぼ次の実験式で与え られることが明らかである。即ち

 $X \le 0.81$  のとき Y = -0.264X + 0.548 ① X > 0.81 のとき Y = 0.055X + 0.092 ② このとき、 $T_0 / T_1$  が増大するとともに容量比 r も 増大していくが、 $T_0 / T_1 < 2.0$  では r < 1.00 が得られる。 具体的な一例として  $Z_{10}$  の 腰厚  $T_1 = 5.2$   $\mu m$ 、 $S_1 O_0$  の 腰厚  $T_1 = 5.2$   $\mu m$  の 振動子の 特性について述べると、 このとき 共振 間波数 f = 5.328 MHs、 容量比 r = 2.9.4、 共振央 鋭度  $Q_m = 3.200$  を得た。また -2.00 ~ 6.00 の 温度範囲において共振 間波数 温度 傷差  $\Delta f r / f r = 1.00$  ppm 以下の値を容易に得ることができた。 (実施例 2)

同じく第2図に示した Zn Q/8 i Q /8 i 三層構成の圧電器 膵 複合複動子において、共振時において

特開昭59-153412(3)

1 波長共振を行う 2 次モードを用いた 援動子の実施例についてのべる。 援動子の作成は実施例 1 と全く同じ手串で行った。このとき、膜厚比 T<sub>0</sub>/T<sub>1</sub> 及び T<sub>2</sub>/T<sub>1</sub>をパラメータとして種々の値について実験を行い、 室温付近で零温度係数となる膜厚比 T<sub>0</sub>/T<sub>1</sub>と T<sub>1</sub>/T<sub>1</sub>の関係とそのときの容量比 r の値を求めた。 それを第 4 図に示す。 第 4 図から、零温度係数となる膜厚比は T<sub>2</sub>/T<sub>1</sub>= Y、 T<sub>0</sub>/T<sub>1</sub>= X とすると、ほぼ次の実験式で与えられることが明らかである。即ち

 $Y = 0.186 X^1 - 0.3 27 X + 1.05 \quad (X > 0)$  ③ このときの容量比 r と膜厚比  $T_a / T_a$  との関係を破離で示す。  $T_a / T_a$  く 1.5 において r く 6.0 が得られていることがわかる。一方、 2 次モードでは、実用的な容量比が得られかつ室温近傍において零温度係数を有するもう一つの領域が X く 0.5 において存在することがわかった。即ち

0 < X < 0.5 において Y = -X + 0.75 ① で表わされる一点鎖線に沿った領域である。このときの膜原比  $T_0 / T_1$  と容量比  $T_0 / T_2$  と容量比  $T_0 / T_3$  と容量比  $T_0 / T_4$  と容量  $T_0 / T_4$  と容量  $T_0 / T_4$  と  $T_0 / T_4$  を  $T_0 / T_4$  と  $T_0 / T_4$  を  $T_0 / T_4$  と  $T_0 / T_4$  を  $T_0 / T_4$  と  $T_0 / T_$ 

す。ァ<30が得られていることがわかる。

⑤式で安わされる領域に関する具体的な一例と して、ZnO.の膜厚 T<sub>1</sub> = 5.4 μm 、8iO<sub>2</sub>の膜厚 T<sub>2</sub> = 3.1 μm、8iの膜原T<sub>8</sub>= 3.2 μm の扱動子の特性に ついて述べると、このとき、2次モードの共扱属 波数 fr=7231 MHz、容量比 r= 27.95、共振央製 Qm = 3300 を存た。また、-200~600 の基 皮範囲において共振周波数温度偏差 △fr/fr = 80 ppm 以下の値が比較的容易に得られた。また、 ④式で変わされる領域に関する具体的な一例とし、  $T_1 = 5.7 \mu m$  、  $T_2 = 2.8 \mu m$  、  $T_3 = 1.4 \mu m$  の  $\frac{4}{2}$ 動子の具体的な特性について述べると、このとき 2 次モードの共振開放数 fr= 5728 MHs、容量比 r= 217 、共振尖鱗度 Qm = 2200を存た。またー 20℃~60℃の温度範囲において共振層接數温度 傷差 △fr/fr = 100 ppm 以下の値が容易に得ち nto

以上の本発明の振動子の試作結果、エッチングの際、クラックが入ってしまり事故は皆無であり、 良好な特性を示す振動子を容易に得ることができ t.o

尚、本発明の提動子において、分割電極を用いてフィルタ構成にすることも可能であり、また崩波数側製のため提動子の表面に絶縁物をスパッタすることももちろん可能であることは言うまでもない。

したがって、本発明によれば、共振尖鋭度が大きく、しかも温度安定性に優れた振動子を容易に得ることができ、工業的価値も多大である効果を有しているものである。

4.図面の簡単な説明・

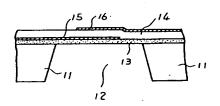
第1 図は従来の ZnO/8iOa 複合接動子, 第2 図は本発明の実施例を示す ZnO/8iOa/8i被合振動子、第5 図及び第4 図はそれぞれ基本モード、第2 次モードに関する零温度保敷となる腰厚比とそのときの容量比の関係を示す図である。

2 1 は 8 i 基板、2 2 は 8 i O<sub>2</sub> 膜、 2 3 は ZnO膜、 24, 25 は電板、12, 26 は空孔を示す。

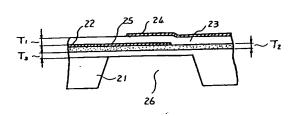
等 許 出 顧 人 日本電気株式 会社 弁羽士 内 頌 署 (内)紹名

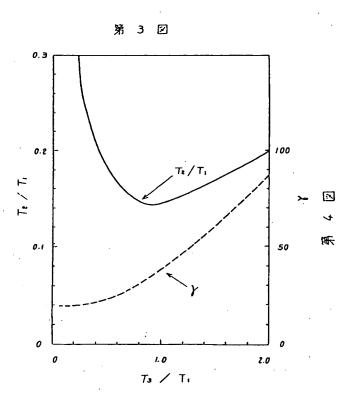
特開昭59-153412(4)

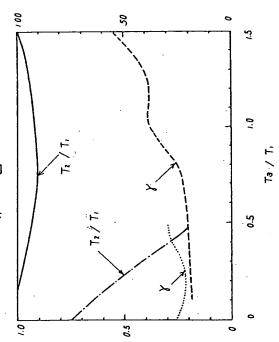
第1図



第 2 図







# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

×	BLACK BORDERS
X	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
×	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
×	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox